## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-036938

(43)Date of publication of application: 21.02.1986

(51)Int.Cl.

H01L 21/50 H01L 21/58

(21)Application number: 59-157229

.....

(22)Date of filing:

30.07.1984

(71)Applicant : TOSHIBA CORP

(72)Inventor: KASHIMA NORIYASU

NEMOTO TOSHIYA

CHIBA KOICHI

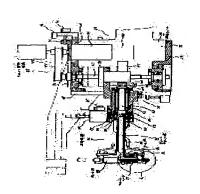
KANEDA KATSUHIKO

### (54) BONDING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the need for the exchange of collets on the pressure—welding of a plural kind of circuit parts by properly turning a turret, to which a plurality of the collets are mounted, and fittingly selecting the collet to the cir— cuit part to be sucked.

CONSTITUTION: A bonding head is constituted by a main body frame 25, a holding mechanism 26 and a chucking driving mechanism 27. The holding mechanism 26 is installed vertically and rotatably, and has a turret chucking body 41 with a turret 45. A plurality of collet heads 52 are fitted to the turret 45. A plurality of the collet heads 52 are used selectively in response to circuit parts to be pressure—welded to a circuit substrate.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### ⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int.Cl.4

庁内整理番号

昭61-36938

H 01 L 21/50 21/58

識別記号

6732-5F 6732-5F

④公開 昭和61年(1986)2月21日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 半導体デバイスのボンデイング装置

> ②)特 頭 昭59-157229

22/H 頤 昭59(1984)7月30日

⑦発 明 加 島 規 安 横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術研究所内 渚 ⑫発 明 渚 根 本 俊 哉 横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術研究所内 千 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内 明 渚 111 # ②発 72発 眀 者 兼 田 克 彦 東京都府中市東芝町1 株式会社東芝府中工場内 ②出 頣 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

人 外1名

弁理士 則近 砂代 理 憲 佑

発明の名称

半導体デバイスのボンデイング装置

### 特許請求の範囲

(1) 回路部品 1-3-1を吸着して搬送し、これを被取 付け体まに押圧して固定するポンディングヘッド <del>2=3</del>をもった半導体デバイスのポンデイング装置 において、上記ポンディングヘッドは一端部にタ レット部 <del>4-8</del>を有して回転自在かつ上下動自在に 支持されたタレツトチャック体 4-1 と、上記タレ ット部に等配にかつ放射状に設けられて上記回路 部品を吸着する複数個のコレット4=2と、上記タ レットチャック体を聞けつ回転させかつ上下動さ せるチャック駆動機構とを具備していることを特せ 徴とする半導体デバイスのポンデイング装置。

(2) 複数個のコレットは複数種の形状もしくは寸 法の異なるコレットを含んでいることを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の半導体デバイスの ポンデイング装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は半導体素子、抵抗累子あるいはコンデ ンサ素子など電気回路を形成する回路部品をリー ドフレームや回路巷板などの被取付け体に圧接す る半導デバイスのポンデイング装置の改良に関す

### [発明の技術的背景とその問題点]

従来半導体デバイスの製造工程においては、回 路基板などに回路部品を圧接する、いわゆるポン ディング工程(マウンティング工程ともいう)が 知られている。これは回路基板に回路部品を圧接 する位置に予め接着剤を塗布した後ポンディング ヘッドのコレットで供給された回路部品を真空吸 着して搬送し、とれを回路基板に圧接するように してなされる。との際複数個の回路部品を複数個 所に配設するが、特開昭 56-103430 号公報に配 載されているようにXYテープル上にポンディン クヘッドを培載してコレットを移動させることに より1台のポンディンクヘッドで複数個の圧接位 置に迅速に対応して作業能率の向上、設備の節約

(1)

が針られている。

しかるにポンディングされる回路部品は1種類ではなく、寸法や形状の異なる複数種のものを圧接する必要があり、コレットはこれに対応して交換する必要があるため、作業能率を著しく阻害していた。また作業能率をあげるために複数台のポンディング装置を設けて、それぞれ異ったコレットを取付けることも行なわれているが、著しく設備の不経済を招く不都合があった。

(発明の目的)

本発明はコレットを交換することなく複数種の 回路部品が圧接できる高能率なポンデイング装置 を提供することを目的とする。 〔発明の概要〕

本発明は、上下動自在かつ回転自在に設けられるとともにタレットを具えたタレットチャックを設け、このタレットに複数個のコレットを取付け、タレットを適宜回転させて吸着すべき回路部品に対してコレットを適宜選択するようにした半導体デバイスのポンディング装置である。

(3)

数貯蔵されている。供給駆動機構(8)は、内部を図 示してないが、上下方向に沿って回転自在に立設 された送りねじ体と、これを外部指令により正逆 回転させるモータと、供給マガジン62を支持する とともに、送りねに体に蝶合した昇降支持体と、 供給マガジン(2)の下面部に近接して設けられた供 給コンペアと各種センサ類から構成されている。 そして制御部 (H)からの指令により上部モータが 回転すると上記送りねじ体の回転により供給マガ ジン(2)が一定ピッチ下降し、最下位のキャリア(7) が供給コンペアに載ると、このコンペアのペルト が走行して回路基板(8)を載せたキャリア(7)が搬走 部(C)に送られる。また収納マガジン(4)、収納駅 動機構(5)は供給マガジン(2)、供給駆動機構(3)とそ れぞれ同様な構成で、後述する搬送部 (C)から送 られて来るポンディングずみの回路基板(8)をキャ リア(7)とともに収納コンペアにより最下端の支持 游に収納し、収納マガジン(3)は1ピッチ上昇する。 搬送部 (C)は往走コンペア(D)、復走コンペア(2)、 [祭明の寒施例]

以下本発明の詳細を第1図~第4図に示す一段 施例により説明する。

本 契 施 例 は、 例 え ば 横 3 cm 長 さ 5 cm の セ ラ ミ ン ク ス 悲 板 に 配 巖 パ ターン が 形 成 さ れ た 回 路 悲 板 に 複 数 個 の 回 路 部 品 を 接着 剤 に よ り 接着 す る ポン ディング 装 健 (マ ウンティング 装 健 )で あ る。

本実施例は、梁台部(A)、 悲板供給収納部(B)、 搬送部(C)、ディスペンス部(D)、デンディング 部(B)、位置ぎめ部(F)、 回路部品供給部(G)、 および制御部(H)などから構成されている。

14

トッパなどで構成されている。そして供給マガジン(2)から送り出されたキャリア(7)は往走コンペア(II)によりディスペンス部(D)、ポンディング部(E)に送られ、クロスコンペアで復走コンペア(2)に移され、収納マガジン(4)に送られる。

ディスペンス部 (D)は X Y テーブル Gbと、これ に取付けられた白黒テレビカメラ Gbと、接着材を 強布するディスペンスヘッド CD とをそなえて構成 されている。

ボンディング部(B)は、XYテーブル(C)と、これに 載置された ボンディングへッド (C)と、これに 取付けられた 白黒テレビカメラ (C)とで 構成されている。 本発明の主要部であるボンディングへッド (C)につき 詳述すると、第2図~第4図において、このボンディングへッド (C)は、本体フレーム(C)とて (C)を (B) 機構 (C) と、チャック 駆動機 構 (C) と で (C) を (C

両コンペアを結ぶ図示しないクロスコンペア、ス

部になっている。

次に保持機構20につき述べると、例はタレット チャック体で、一端側から軸部似、接続部份、ア - ム部(4) およびタレット部的を順次強設して形成 されている。軸部似は後述するチャック駆動機構 Øの軸受体的に嵌合してタレットチャック体細が 回転自在に支持されている。接続部份は、アーム 部(44)より径大に錺状に形成されていて、外局面に 等配に 4 個の内面円錐状の受座的が設けられてお り、またタレット部的側の端面には各受座的とそ れぞれ連通した4個の接手質的が等配に突設され ている。タレット部仙は盤状に形成されていて軸 部似の軸線に直角でかつ放射状に延びる4個のコ レット用孔(49)とこれらに直角に連通した4個の調 節孔似が設けられている。 62 はコレットヘッドで、 とれは以下のように構成されている。すなわちコ レット用孔似に挿入されたプッシュはにリニア軸 受体的を介してコレットスピンドル切が軸方向に 移動自在に嵌合している。とのコレットスピンド ル切には、その上端面に開口した押圧用孔切が同

(7

ヘッド的は構成されていて、圧縮はね部材的と引 張りばね部材的とでコレット62の押圧に関与する 弾性体的を構成しているが、両ばね部材は力の作 用する方向が互に反対であるため、圧縮ばね部材 59が圧接ピン59とコレットスピンドル50とに十分 圧接していて、安定して作用する状態に保たれ、 また引張りばね部材60と胸筋子00の回転とにより 最下端にて押圧力がほぼ零に等しく数 ☎ の変位に より適切な押圧力に正確に達するように調節され る。また、上述の導管的はタレツトチャック体幻 の接続部份に突敗した接手質的に接続されている。 との接続部はの上方には接続弁約が軸受体的に固 定的に取付けられている。接続弁約はエアシリン ダ装置的により円錐状の圧接片63が上下動し、 下 降により受座的に圧接してコレット切が真空談に 連通し、上昇により切離される。さらにまた上述 の各導電板の化それぞれ接続された各導線的は接 続部は10円取付けられた4個の圧接端子的にそれぞ れ接続されていて、とれら圧接端子例は、軸受体 40に固定された環状のレールをもつた固定給電子

心にあけられていて、その中に圧縮はね部材料を よび径大部をもった圧接ビン切が挿入されており、 との圧接ピン切はブッシュ63に摺動自在に挿入さ れた受け金砂に圧接している。コレットスピンド ル切の下端部にはコレット62が取付けられていて とれは吸着孔(3)をそなえており、導管64を介して 被圧原に連通している。またコレット62とタレッ ト部的との間には、引張りばね部材的が張架され ている。上述の調節孔49には支持体68が取付けら れていて、調節子切が挿通しており、これの先端 には偏心カム切が形成されている。そしてとれの 回転により受け金砂を介して圧縮はね部材的の機 みが調節される。上記コレットスピンドル的近傍 には絶縁板分を介して導電板内が取付けられてい て両部材の4. 内を貫通した長孔に導管64が挿通さ れることによりコレットスピンドル協の不所留を 回転が阻止され、また導管64と導電板仍との下端 における接触により、コレット62が最突出位置に あるかどうかの検出がなされる。

検出については後述する。以上のようにゴレット

(8)

のにはねにより圧接していて、タレットチャック 体値が間けつ回転しても各導管的は常に電圧が印 加されている。

次にチャック駆動機構のにつき述べる。上部支 持板の4と下部支持板的とに両端が回転自在に支持 されて昇降ねじ体別が立設されている。とれには 昇降ナット体のが螺合していて、この昇降ナット 体93には、前述した案内体のに上下動自在に支持 された軸受体的が取付けられている。上部支持板 34には、案内海体的とこれに摺動自在にはまった 摺動体的と調節ねじ体的とからなるティクアップ 装置物が取付けられていて、これの摺動体的にDC サーポモータ切およびエンコーダ(100) 加取付 けられている。そしてとの D C サーポモータ H の 正逆回転は、タイミングペルト(101) を用いた ベルト伝動機構(102) により昇降ねじ体的に伝 えられる。また上述の軸受体的にはDCサーボモ -タ(105) が取付けられていて、タレットチャ ツク体的に取付けられたペルト伝動機構(106) によりタレットチャック体的は適宜回転され、そ

の割出し制御は 4 個のコレットヘット 62、…に対応して設けられたスリットを有する割出し円板(107) とこれらのスリットにより作動する光電スイッチ (108) により行なわれるようになっている。なお (110) はTVカメラのを保持するカメラブラケットである。

上述のようにポンディングヘッドのは構成されているが、基本的作動に付き説明する。

先プコレットヘッドのは4個数けられていて、とれらには同一でもよいが、必要に応じて異った種類のコレットのが取付けられるようになつている。そしてコレックのの二次元的移動はXYテーブルのによるが、上下方向の移動はDCサーボモータけにより昇降ねじ体的が正逆回転あれ、昇降ナット体の、軸受体的などを経てコレットのが上下動し、DCサーボモータのは制御部(H)からの指令により行気われる。また4個のコレットのの中の選択は、DCサーボモータ(105)が制御部(H)からの指令により回転し、ベルト機構(106)を

άĐ

回路部品供給部(G)は、回路部品例えばペレット(131)、…をマトリックス状に多数収容したトレイ(132)、…を多数ストッカ(133) にマトリックス状に収容し、XY駆動装置(134) によつてピックアップ(135) を駆動してペレット(131)…を1個ずつ吸着保持して位置ぎめポジションの位置ぎめチャック(122) に供給する。したがつてストッカ(133) には同種のペレットだけでなく異種のペレットを収容してもよいようになつている。

制御部 (H)は電源装置、マイコン装置を内蔵し 各種センサとともに上述の装置をプログラムに従 経てタレットチャック体側が回転して行なわれ割出しは割出し円板(107) と光電スイッチ(108)とによる。選択されたコレットへッド的(方方に向いている)の導管的はその受廃的が接続弁似に正対していて、エアシリンダ装置 80 の作動により 変宜真空源に切換なパンプ(図 62 の押圧力は以下 5 にはないのでにより吸着している回路部品が回路基板(8) に当接すると、これにより導管的が導電板のから離れることにより検出される。以上ががときから所定距離タレットチャック体側をさらに下降させるととにより所定値に保たれる。以上ががンディングへッド 22 の説明である。

次に位置ぎめ部 (F)は、回転テーブル (121)と、上面が真空チャックに形成されていて、上記回転テーブル (121) に自転自在に、かつ等配に設けられた 2 個の位置ぎめチャック (122) と、上記回転テーブル (121) を 180度間けつ往復回動させる図示しないインデックスユニットと、上

**a2** 

つて順次作動させる。

次に上述のポンディング装置の作動につき述べ る。制御部 (H)からの指令により、供給駆動機構 (3)が作動し、供給マガジン(2)が下降して、最下端 のキャリア(7)が往走コンペア(10)に乗せられると、 これが走行してキャリア(7)とともに回路基板、例 えば横3㎝、長さ5㎝のセラミツク苺板に配線パ ターンが形成された厚膜回路基板(8)が移送され、 ストッパによりディスペンスヘッド的の位置で位 置ぎめ停止する。との位置でキャリア(7)上の回路 基板(8)は、との位置の下方に設けられた図示しな いネストの上昇により一定の高さにまで持上げら れるとともに、上方に固定的に設けられた図示し ない押え板により弾性的に上方から押されて固定 される。ととでテレビカメラのにより撮像され、 回路部品(131) を取着する予定の部分を自動的 に検出する。すなわち、回路基板(8)の回路部品 (131) の取着位置の標準バターンは手動で予め メモリ(図示せず)に記憶されている。従ってそ の都度到来する回路基板(8)の回路部品(131) の

取濫位置を上記テレビカメラ(16)で機像し、との機 傷出力を 2 値化した記号と上記標準パターンとを 服合して位置すれ量を算出し、この位置すれ量か ら実際の回路部品(131) の取潜位置を認識して、 との部分に回路部品(131) を固着するための材 料、例えば接着性を有する鍛ペーストをディスペ ンスヘッド(17)により強布する。塗布が終ると図示 したいネストの下降により再び回路基板(8)はキャ リア(7)上に載置され、往走コンペア(1)の走行によ り、次のポンディンクヘッドOの下に送られスト ッパにより位置ぎめ停止する。とのマウント位置 では、上記ディスペンス位置と同様に持上げられ て固定されポンディングヘッド口に塔轍されてい るテレビカメラ(2)により機像し、上記回路部品 (131) の取頒位置を自動的に検出する。検出手 段は上記ディスペンス作業位置の検出と同様にバ ターン認識技術で自動的に行なり。

この間に制御部 (H)からの指令により 4 個のコレットへッド 63 の中から所望のコレットヘッド 63 が 週択され、回転により下方に向き続いて接続弁 80

05

が作動してピックアップ (135) によりトレイ(132) 中の回路部品(131)が吸着され、位置ぎめ側の位 置ぎめチャック (122) に搬送される。なおストッ カ (133) にはマークが付されており、とのマーク を予め手動で検出してメモリに記憶させることに より、ストツカ (133) の位置ずれ量が配憶され、 とれを基にXY駆動装備(134)は作動する。位置 ぎめチャック (122) に吸着された回路部品 (131). はテレビカメラ (123) により位置検出され、角度 θ の誤差は位置ぎめチャック (122) を自転させて 修正され、XY方向の位置誤差はポンディングへ ット(2)の位置情報として利用される。角度修正が 終ると、回転テーブル (121) が 180 度回転して回 路部品(131)は供給側の位置に移動し、ポンディ ングヘッド口により持ち去られた後、 180 庭逆回 転して位置ぎめ側に戻る。

またテレビモニタ (141), (142) が設置されていて、モニタ (141) はテレビカメラ(6) の機像出力を表示し、モニタ (142) はテレビカメラ(3)の機像出力を表示する。

の作動により選択されたコレット62は吸着を開始 する。そして自動的に位置検出が終了すると、ポ ンディングヘッド(2)のコレット62の下降、 X Y テ ープル20の移動により、コレット62で位置ぎめチ ヤック(122) 上の回路部品(131) を吸着し、 上配検出した取着位置に当接載置すると同時に当 接を検出し、さらに D C サーボモータ 99 によりタ レットチャック体的を一定量下降させて所定の押 圧力で押圧し、回路基板(8)に回路部品(131) を 取着する。これを複数回繰返して複数個の回路部 品(131) を取着しポンデイング工程(マウント 工程)を完了する。完了した回路基板(8)は下降し て再びキャリア(7)上に載置され、図示しないクロ スコンペアにより、復走コンペア622上に移され、 収容マガジン(4)に収納される。続いて収納駆動機 構(5)により収容マガジン(4)は1ビッチ上昇して停 止する。

他方上記位置ぎめチャック(122) 上の回路部品(131) は次のようにして搬送される。 すなわち制御部 (H)からの指令により X Y 駆動装置(134)

άe

#### [発明の効果]

以上詳述したように、本発明のポンデインク装置は、タレットチャック体を設けてこれに複数個のコレットへッドを取付け、タレットチャック体の回転により所望のコレットを選択するように構成したので、ポンデイングすべき異った機類の回路部品に対してもコレットを毎回交換することなく、単にタレットチャック体を回転させるだけである。

### 4. 図面の簡単な説明

第 1 図 ない し 第 4 図 は 本 発 明 の 一 実 施 例 を 示 す も の で、 第 1 図 は 全 体 構 成 を 示 す 新 視 図 、 第 2 図 は ボン ディン グ 部 の 要 部 断 面 正 面 図 、 第 3 図 は 第 2 図 の 及 部 偶 面 図 で あ る。

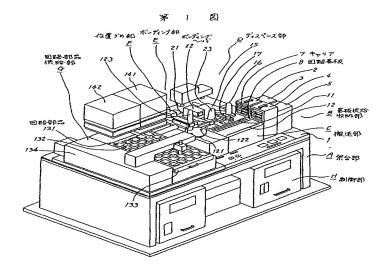
A:架台部、B:基板供給収納部、C:搬送部、D:ディスペンス部、E:ポンディンク部、F:位置をめ部、G:回路部品供給部、

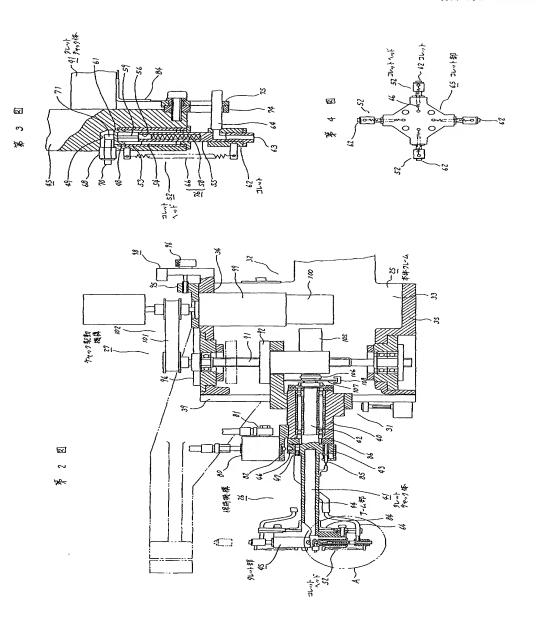
H:制御部.

(8): 被取付け体(回路基板). (2): ポンディングヘッド, (20): 保持機構, (20): チャック駆動機構, (40): タレットチャック体, (40): タレット部, (50): コレット、 (20): コレット, (131): 回路部品(ペレット)

代理人 弁理士 則 近 憲 佑 (ほか1名)

**a9** 





<del>-181-</del>